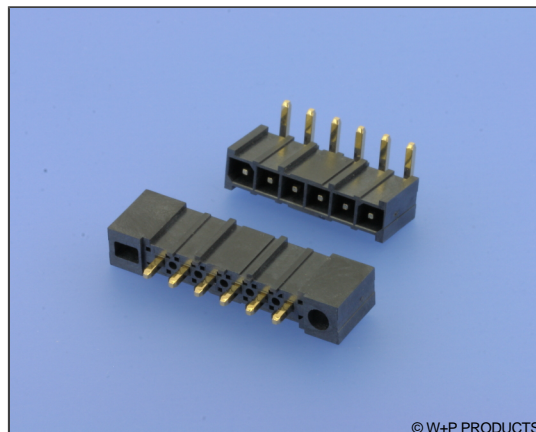
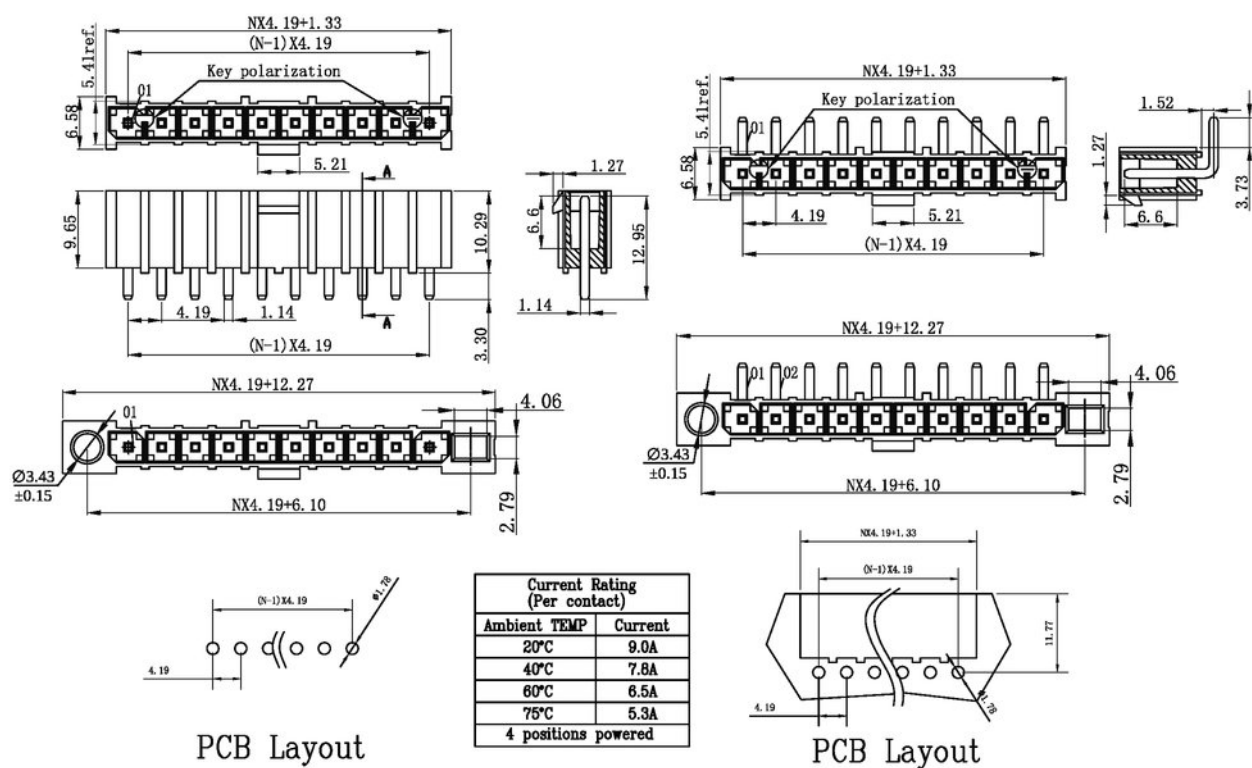


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V _{AC} / 707 V _{DC}
Test Voltage	500 V _{AC} / 707 V _{DC}
Temperaturbereich	-55°C ... +105°C
Temperature Range	-55°C ... +105°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



PCB Layout

PCB Layout

Series	Rows	Type*	Contacts*	Plating*	Package
458	1 1 Einreihig Single row	10 10 Gerade, ohne Führungszapfen 11 Gerade, mit Führungszapfen 30 Gewinkelt, ohne Führungszapfen 31 Gewinkelt, mit Führungszapfen	10 02-10	00 00 Au flash 50 Sn	ST ST

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

